CHIPLED 0805
Datasheet
Version 1.0

LO R976



Features:
- **Package:** SMT package 0805, colorless diffused resin, 2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm
- **Technology:** InGaAlP
- **Viewing angle at 50 % I_V:** 160°
- **Color:** orange (606 nm)
- **Optical efficiency (typ.):** 11 lm/W (orange)
- **ESD - withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-F

Besondere Merkmale:
- **Gehäusetyp:** SMT package 0805, farbloser diffuser Verguss, 2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm
- **Technologie:** InGaAlP
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V:** 160°
- **Farbe:** orange (606 nm)
- **Optischer Wirkungsgrad (typ.):** 11 lm/W (orange)
- **ESD - Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-F

Applications
- Optical Indicator
- LCD Backlighting
- Pushbuttons and Switches
- Toys
- Coupling into light guides

Anwendungen
- Optischer Indikator
- LCD Beleuchtung
- Schalter und Taster
- Spielsachen
- Einkopplung in Lichtleiter

OSRAM Opto Semiconductors

Ordering Information
Bestellinformation

Type Typ	Luminous Intensity [1] page 19 Lichtstärke [1] Seite 19 I_F = 20 mA I_V [mcd]	Ordering Code Bestellnummer
LO R976-PS-1	45 ... 280	Q62702P5101

Note: *The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LO R976-PS-1 means that only one group P, Q, R, S will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.*

Anm.: *Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LO R976-PS-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P, Q, R, S enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.*

Maximum Ratings
Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-30 ... 85	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 85	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	95	°C
Forward current Durchlassstrom (T_A = 25 °C)	I_F	25	mA
Surge current Stoßstrom (t <= 10 µs; D = 0.005; T_A = 25 °C)	I_{FM}	100	mA
Reverse voltage [2] *page 19* Sperrspannung [2] *Seite 19* (T_A = 25 °C)	V_R	12	V

OSRAM
Opto Semiconductors

Characteristics (T_A = 25 °C; I_F = 20 mA)
Kennwerte

Parameter **Bezeichnung**		**Symbol** **Symbol**	**Values** **Werte**	**Unit** **Einheit**
Wavelength at peak emission Wellenlänge d. emittierten Lichtes	(typ.)	λ_{peak}	610	nm
Dominant Wavelength 3) *page 19* Dominantwellenlänge 3) *Seite 19*	(typ.)	λ_{dom}	606	nm
Spectral bandwidth at 50% $I_{rel\ max}$ Spektrale Bandbreite b. 50% $I_{rel\ max}$	(typ.)	$\Delta\lambda$	16	nm
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V	(typ.)	2φ	160	°
Forward voltage 4) *page 19* Durchlassspannung 4) *Seite 19*	(typ.) (max.)	V_F V_F	2.00 2.50	V V
Reverse current Sperrstrom (V_R = 12 V)	(typ.) (max.)	I_R I_R	0.01 100	µA µA
Temperature coefficient of λ_{peak} Temperaturkoeffizient von λ_{peak} (-10°C ≤ T ≤ 100°C)	(typ.)	$TC_{\lambda peak}$	0.13	nm/K
Temperature coefficient of λ_{dom} Temperaturkoeffizient von λ_{dom} (-10°C ≤ T ≤ 100°C)	(typ.)	$TC_{\lambda dom}$	0.07	nm/K
Temperature coefficient of V_F Temperaturkoeffizient von V_F (-10°C ≤ T ≤ 100°C)	(typ.)	TC_V	-1.70	mV/K
Real thermal resistance junction / ambient 5) *page 19* , 6) *page 19* Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung 5) *Seite 19* , 6) *Seite 19*	(max.)	$R_{th\ JA\ real}$	800	K/W
Real thermal resistance junction / solder point 6) *page 19* Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 6) *Seite 19*	(max.)	$R_{th\ JS\ real}$	450	K/W

OSRAM
Opto Semiconductors

Brightness Groups
Helligkeitsgruppen

Group Gruppe	Luminous Intensity 1) *page 19* Lichtstärke 1) *Seite 19* (min.) I_v [mcd]	Luminous Intensity 1) *page 19* Lichtstärke 1) *Seite 19* (max.) I_v [mcd]	Luminous Flux 7) *page 19* Lichtstrom 7) *Seite 19* (typ.) Φ_V [mlm]
P	45	71	180
Q	71	112	290
R	112	180	460
S	180	280	720

Note: *The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.*

Anm.: *Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.*

OSRAM Opto Semiconductors

Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: P-1
Beispiel: P-1

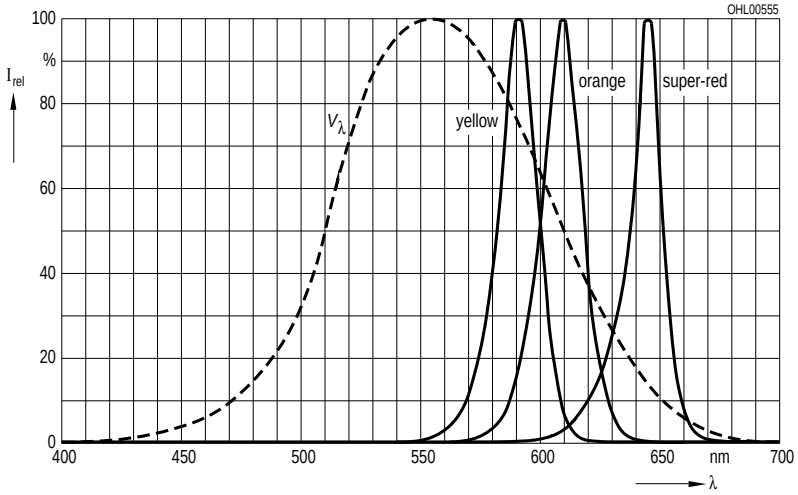
Brightness Helligkeit	Wavelength Wellenlänge
P	1

Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

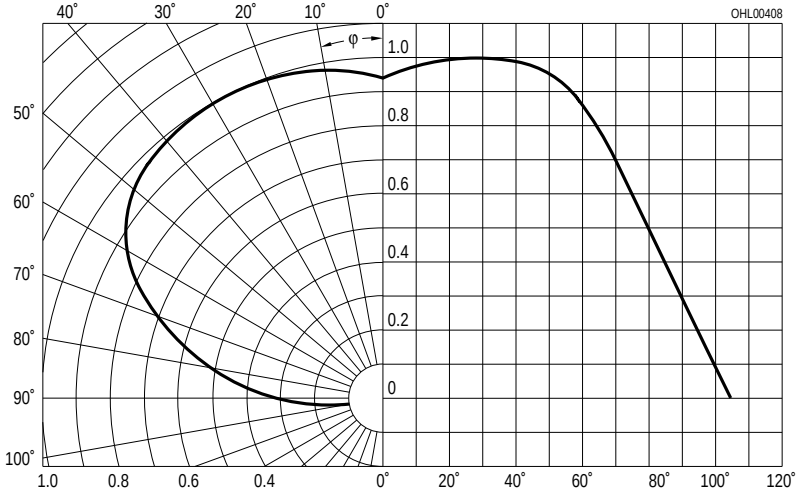
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

OSRAM
Opto Semiconductors

Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) *page 19* , 1) *page 19*
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) *Seite 19* , 1) *Seite 19*
$I_{rel} = f(\lambda)$; $T_A = 25$ °C; $I_F = 20$ mA

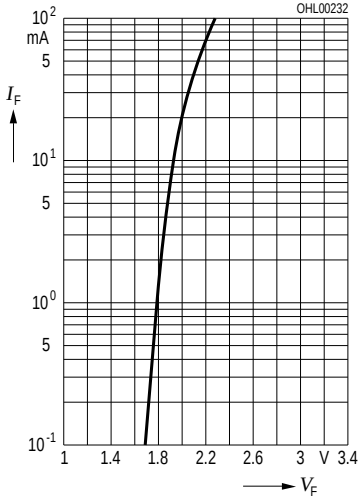


Radiation Characteristics 7) *page 19*
Abstrahlcharakteristik 7) *Seite 19*
$I_{rel} = f(\varphi)$; $T_A = 25$ °C

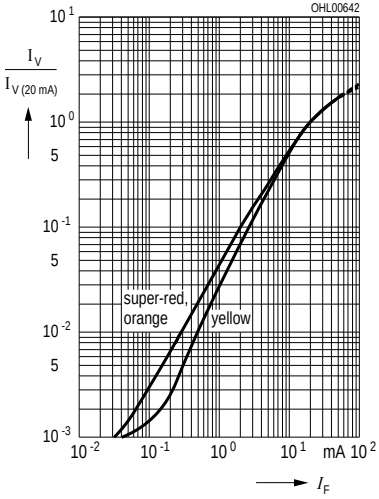


OSRAM Opto Semiconductors

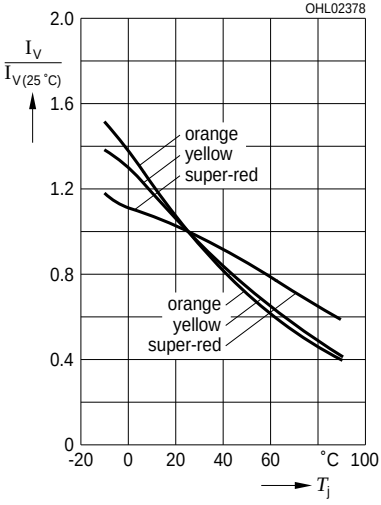
Forward Current 7) *page 19*
Durchlassstrom 7) *Seite 19*
$I_F = f(V_F)$; $T_A = 25$ °C



Relative Luminous Intensity 7) *page 19* , 8) *page 19*
Relative Lichtstärke 7) *Seite 19* , 8) *Seite 19*
$I_V/I_V(20\ mA) = f(I_F)$; $T_A = 25$ °C

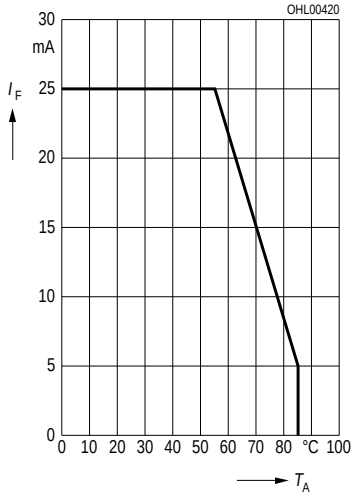


Relative Luminous Intensity 7) *page 19*
Relative Lichtstärke 7) *Seite 19*
$I_V/I_V(25°C) = f(T_j)$; $I_F = 20$mA

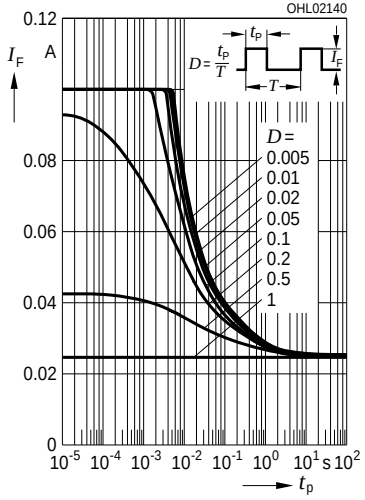


OSRAM Opto Semiconductors

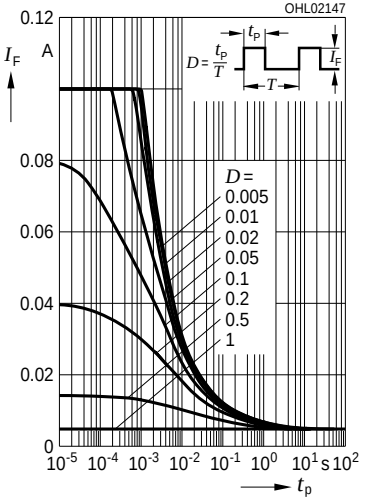
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
$I_F = f(T)$



Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
D: Duty cycle, T_A = 25 °C

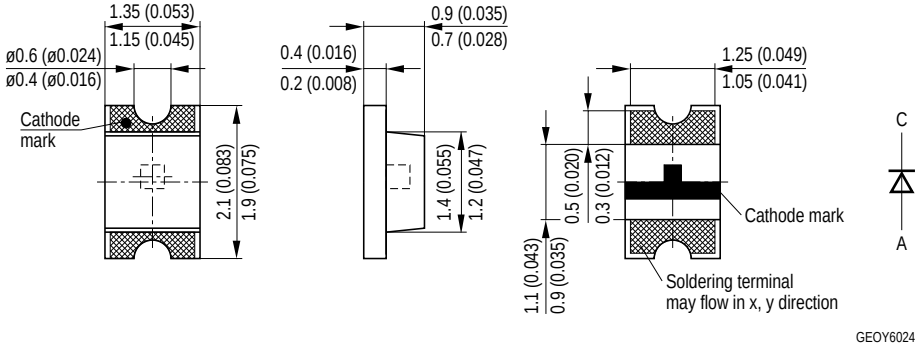


Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
D: Duty cycle, T_A = 85 °C



OSRAM
Opto Semiconductors

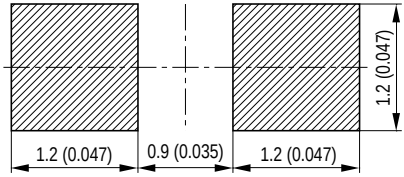
Package Outline 9) *page 19*
Maßzeichnung 9) *Seite 19*



Approximate Weight:	3 mg
Gewicht:	3 mg

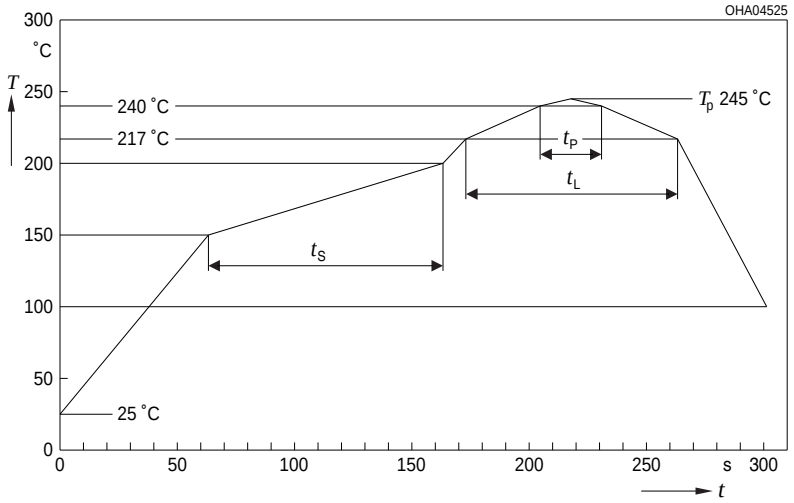
Recommended Solder Pad 9) *page 19*
Empfohlenes Lötpaddesign 9) *Seite 19*

Reflow soldering
Reflow-Löten



Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to J-STD-020D.01



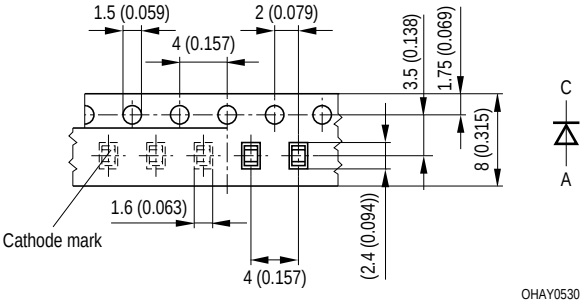
OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L		217		°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T_P - 5 K	t_P	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

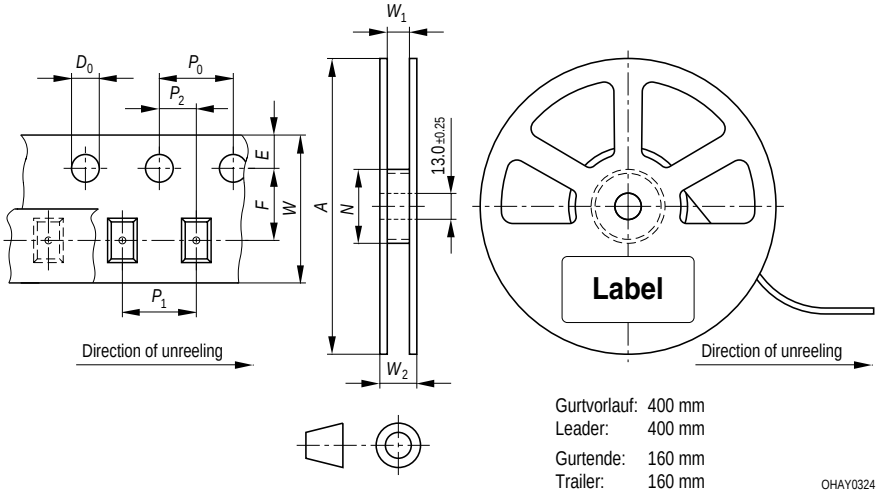
OSRAM
Opto Semiconductors

Method of Taping 9) *page 19*
Gurtung 9) *Seite 19*



OSRAM Opto Semiconductors

Tape and Reel
Gurtverpackung
8 mm tape with 4000 pcs. on ∅ 180 mm reel



Tape dimensions in mm (inch)

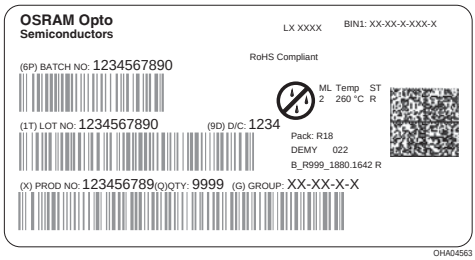
W	P_0	P_1	P_2	D_0	E	F
8 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002) or 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 + 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	3.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)

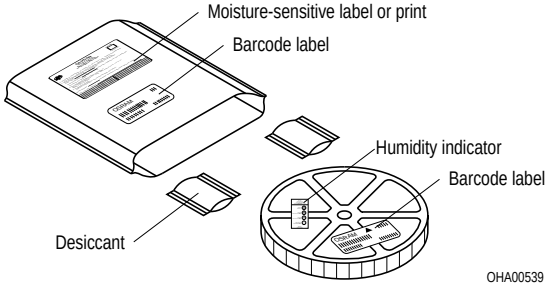
A	W	N_{min}	W_1	W_{2max}
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)

OSRAM Opto Semiconductors

Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)



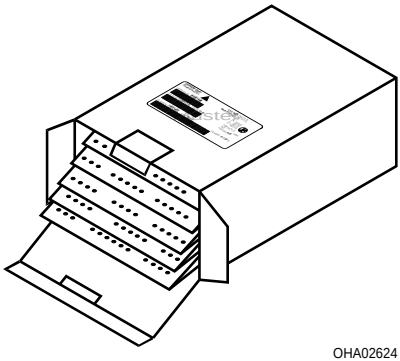
Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien



Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien



OHA02624

Dimensions of transportation box in mm (inch)

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
200 ± 5 (7.874 ± 0.196)	195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)	30 ± 5 (1.181 ± 0.196)

OSRAM
Opto Semiconductors

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

This LED contains metal materials. Corroded metal may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Diese LED enthält teilweise metallische Bestandteile. Korrodiertes Metall kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden.

Disclaimer

Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances.
For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!
Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

1) **Brightness:** Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.

2) **Reverse Voltage:** Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.

3) **Wavelength:** Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm.

4) **Forward Voltage:** Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ± 0.1 V.

5) **Thermal Resistance:** RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size >= 5mm^2 per pad)

6) **Thermal Resistance:** Rth max is based on statistic values (6σ)

7) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

8) **Relative Brightness Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.

9) **Tolerance of Measure:** Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Glossar

1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt.

2) **Sperrspannung:** Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.

3) **Wellenlänge:** Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.

4) **Durchlassspannung:** Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ± 0,1 V ermittelt.

5) **Wärmewiderstand:** RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße >= 5mm^2 je Pad)

6) **Wärmewiderstand:** Rth max basiert auf statistischen Werten (6σ)

7) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

8) **Relative Helligkeitskurve:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.

9) **Maßtoleranz:** Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).

OSRAM Opto Semiconductors

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product

符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

OSRAM
Opto Semiconductors